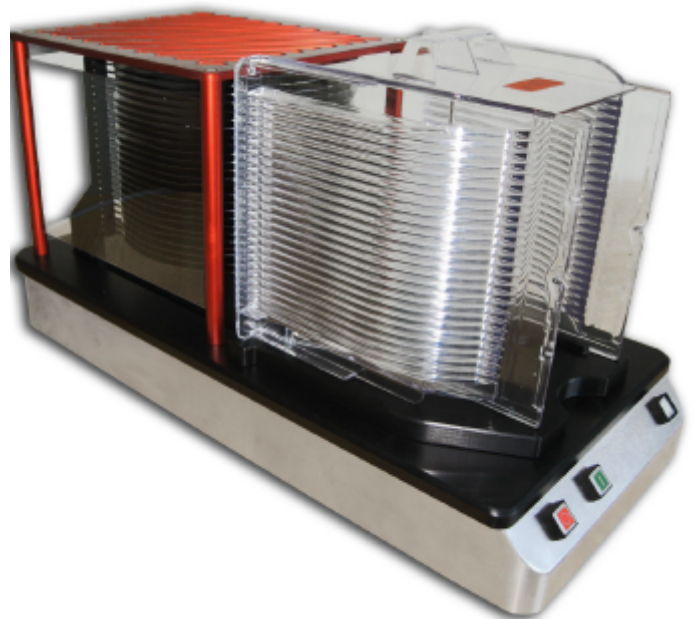


Wafer Mover Low Contact System (WMLC)

Das Wafer Mover Low Contact System **WMLC** ist ein hochwertiges Gerät zum Entladen und Laden von Wafern. In einem Arbeitsschritt werden gleichzeitig alle Wafer automatisch und ohne weitere manuelle Berührung mit Hilfe PTFE-beschichteter Nadeln in den leeren Carrier umgeladen. Insbesondere ist das Umladen zwischen **high- und lowprofile-Carriern** möglich.

Das Gerät ist einfach in der Anwendung, langlebig und wartungsfrei. Ausschließlich hochwertige Materialien werden bei der Herstellung des **WMLC** verwendet. Sie sind die Grundlage für eine lange Lebensdauer und gewährleisten die Betriebssicherheit bei jedem Arbeitsgang. Das **WMLC** ist damit ideal für die Verwendung im Reinraum geeignet.

Je nach Ausführung ist das Gerät erhältlich für das Umladen von 6" oder 8" Wafern. Es ist kompatibel mit den gängigen high- und low-profile-Carriertypen mit "H"-Bodenstruktur. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Carrierbezeichnungen an.



Elektrische Anschlussdaten

Versorgungsspannung	110 – 240 V
Leistungsaufnahme max.	80 VA
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Anschlusskabel	3 x 1mm ² >= 2,5m lang
Anschluss	Kaltgerätestecker 3-polig

Allgemein

	WMLC 6"	WMLC 8"
Breite	265 mm	265 mm
Höhe	245 mm	285 mm
Tiefe	545 mm	545 mm
Gewicht	ca. 18,5 kg	ca. 19 kg

Bestellausführungen

33xxx	WMLC 6" Wafer Mover Low Profil System
32947	WMLC 8" Wafer Mover Low Profil System